

tc'670 Trishield CU

żyła miedziana, opłot 80%



KONSTRUKCJA

żyła		1.02mm ±1% CU
dielektryk		spieniony fizycznie PE 4.7 ± 0.15mm
ekran	1 warstwa	folia Al/PET, klejona do wewnętrznego dielektryka
	2 warstwa	128x0.12mm, 80% pokrycia
	3 warstwa	folia aluminiowana, dwustronnie laminowana
płaszcz zewnętrzny		biały PVC 6.9 ± 0.1mm
minimalny promień gięcia		40 mm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

skuteczność ekranowania	30 MHz ~1000MHz : $\geq$ 105dB, klasa A++
pojemność kabla	wartość badana 51 $\pm$ 3pF/m
rezystancja DC żyły wewnętrznej	18 Ω /km
rezystancja DC ekranowania	21 Ω /km
rezystancja DC pętli	39 Ω /km
impedancja charakterystyczna	75 Ω

TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m]

5 MHz	55 MHz	200MHz	860 MHz	1000 MHz	1750 MHz	2200 MHz	2400 MHz
1.9	4.6	8.4	18.2	20.2	26.5	29.9	32.9



OPAKOWANIE

opakowanie	szpula 305m
średnica/wysokość bębna	330/320mm